

第二十二届中国机器学习及其应用研讨会 (MLA24)

邀请函 / 参会通知

尊敬的 _____ 先生 / 女士:

您好, 第二十二届中国机器学习及其应用研讨会 (MLA) 将于 2024 年 11 月 1 日至 3 日在安徽省合肥市中国科学技术大学召开。本届会议由中国科学技术大学主办, 由合肥工业大学、安徽大学、认知智能全国重点实验室、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院以及“脑启发智能感知与认知”教育部重点实验室协办。机器学习及其应用 (MLA) 系列研讨会是国内机器学习领域的著名研讨会, 自 2002 年开始, 先后在上海、南京、北京、西安、天津等地举行。会议本着“学术至上、其余从简”的原则, 不征文、不收费, 迄今已举行 21 届。本次会议拟邀请海内外从事机器学习及相关领域研究的 10 余位专家与会进行学术交流, 热忱邀请您参加会议, 与本领域学者交流最新研究成果。现将会议相关的具体事项通知如下:

1. 本次大会包括大会特邀报告、顶会论文交流、Top Conference Review 等形式。
2. 参加顶会论文交流的内容为近年来发表在 ICML、NeurIPS、KDD、AAAI、IJCAI、CVPR 等机器学习及相关领域顶级会议的论文。
3. MLA24 不收取注册费, 食宿自理。
4. 联系方式:
 - a) 通讯地址: 安徽省合肥市高新区复兴路 100 号中国科学技术大学高新校区
 - b) Email: mmla2024@ustc.edu.cn
 - c) 会议网址: <https://mmla2024.bdaa.pro/>

第 22 届中国机器学习及其应用研讨会 (MLA24)

程序委员会主席: 刘淇、王杰

组委委员: 连德富、徐童、吴乐、马海平、黄振亚

2024 年 9 月 29 日

COGSKL